

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2022-043

广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于公司向银行融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展概述

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人）申请累计不超过人民币10亿元（不含已单独经董事会、股东大会审议通过的中国银行与农业银行的1.7亿元银团贷款额度）的综合授信额度，为全资子公司的融资提供合计人民币不超过8亿元（不含已单独经董事会、股东大会审议通过的与中国银行、农业银行银团贷款有关的1.7亿元担保额度）的担保额度。具体内容详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该决议已经2021年度股东大会批准。

近日，北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）为公司提供授信金额3,000万元，期限12个月，由实控人赵积清先生与惠伦晶体（重庆）科技有限公司提供连带责任保证担保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。

公司与上述银行无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况

企业名称：北京银行股份有限公司

统一社会信用代码：91110000101174712L

注册资本：2,114,298.4272万元

成立日期：1996年01月29日

住所：北京市西城区金融大街甲17号首层

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇

款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、累计综合授信额度

如上述交易完成后，公司及子公司已签署的融资协议涉及的累计融资金额（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人的融资额度；不含已单独经董事会、股东大会审议通过的中国银行与农业银行的 1.7 亿元银团贷款额度）为人民币 82,340.00 万元，涉及的累计担保为人民币 62,040 万元（不含已单独经董事会、股东大会审议通过的与中国银行、农业银行银团贷款有关的 1.7 亿元担保额度），本次融资事项在 2021 年度股东大会决议审批额度内，由公司授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资有关的一切事宜，无需再提交董事会或股东大会审议。

四、交易目的及对公司的影响

公司进行银行融资交易，能够有效补充公司流动资金，促进经营发展。本次办理融资业务，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

北京银行批复。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日